

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯國際截至二零一二年十二月三十一日止三個月未經審核業績公佈

- 二零一二年第四季銷售額創出新高，為肆億捌仟伍佰玖拾萬元，與二零一二年第三季相比增長 5.4%，與二零一一年第四季年度相比增長 67.8%。
- 二零一二年第四季來自於經營活動的現金淨流入為壹億捌仟玖佰捌拾萬元，與二零一二年第三季相比增加柒仟零捌拾萬元。
- 二零一二年第四季中芯國際應佔盈利為叁仟玖佰柒拾萬元，二零一二年第三季的中芯國際應佔盈利為壹仟貳佰萬元。
- 每股美國預托股股份盈利為 0.06 元。

以下為本公司於二零一三年二月六日就截至二零一二年十二月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則釐定。

中國上海 — 2013年02月06日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一二年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一三年第一季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 收入預期在增長 1%至下降 2%範圍內。
- 毛利率預期在 17.5%至 19.5%範圍內。
- 經營開支去除匯兌損益、研發補貼與資產處置影響後，預期將介於柒仟肆佰萬元至柒仟柒佰萬元之間。
- 全年用於晶圓代工的資本開支預期約為陸億元。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士評論說：「我很高興向各位報告，中芯國際在二零一二年第四季再次取得優於代工市場週期的表現。銷售額繼續創新高，達到 4 億 8 仟 5 佰 90 萬元，比上一季增長 5.4%，比二零一一年第四季增長 67.8%。此外，我們在第四季取得中芯國際應占盈利 3 仟 9 佰 70 萬元。

「根據二零一二年未經審計的財報，全年銷售額為 17 億元，比二零一一年增長 29%。此外，二零一二年中芯國際應占盈利為 1 仟 5 佰 90 萬元，是過去七年來的最好表現。在二零一二年，由於對運營，客戶服務及產品品質上的改善，客戶對中芯國際的信心大增，使得產能利用率得以提高。除運營改善的因素外，市場對移動設備的需求也帶動二零一二年的銷售。特別值得一提的是，在二零一二年我們來自中國客戶的銷售額比二零一一年增長了 34.1%，其需求涵蓋從 0.35 微米至 40 納米的技術制程。

「在第四季，我們 45/40 納米的技術開始進入量產，貢獻的銷售額比上一季增加三倍以上，達到占總銷售額的 2.6%。我們 28 納米技術的開發正按計劃進行，HKMG 和 PolySiON 的制程預計在二零一三年第四季完成。

「作為中國領先及技術最先進的代工企業，我們提升技術組合，服務以及品質，幫助所有客戶參與中國半導體市場的快速發展。工業和信息化部軟體與集成電路促進中心在二零一二年十一月最新公佈的調查顯示，在二零一二年大約 75%的中國的無產房半導體公司選擇中芯國際作為他們的優先代工合作夥伴，比二零一一年的 59%有顯著的增長。

「我對中芯國際在二零一二年所取得的成就感到非常高興，同時，以既興奮又謹慎的態度去迎接二零一三年。我相信我們有對的策略，對的市場以及對的團隊，我們將致力關注在持續的獲利能力，公司成長以及股東價值。」

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一三年二月七日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：

美國 1-718-354-1231(密碼：SMIC)

香港 852-2475-0994 (密碼：SMIC)

中國 86-80-0819-0121 (密碼：SMIC)

臺灣 886-2-2650-7825 (密碼: SMIC)

二零一二年第四季業績公佈網上直播可於以下網址收聽:

http://www.smics.com/trd/investors/ir_presentations.php, 或

<http://www.media-server.com/m/p/d532va5f>

該直播的錄音版本, 連同本新聞稿的電子檔, 都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”, 紐交所代號: SMI, 港交所股份代號: 981), 是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一, 也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海, 在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 超大規模晶圓廠。在北京建有一座 300mm 超大規模晶圓廠, 在天津建有一座 200mm 晶圓廠, 在深圳正開發一個 200mm 晶圓廠項目。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立行銷辦事處, 同時在香港設立了代表處。此外, 中芯國際代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

詳細資訊請參考中芯國際網站 www.smics.com

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的

“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述, 包括“二零一三年第一季指引所述”, 及關於預計HKMG和PolySiON的制程在二零一三年第四季完成等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」或類似的用語來標識前瞻性陳述, 儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性陳述涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀況和經營業績與這些前瞻性陳述所表明的意見產生重大差異的已知和未知風險、不確定性因素和其他因素, 以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素, 其中包括全球經濟變緩、未決訴訟的頒令或判決, 和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文檔資料, 包括其於二零一二年四月二十七日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報, 特別是在「合併財務報表」部分, 且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式), 或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果, 業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險, 不確定性, 假設及因素, 本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述, 因其只於聲明當日有效, 如果沒有標明陳述的日期, 就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外, 中芯概不負責因為新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況, 亦不擬更新任何前瞻性陳述。

二零一二年第四季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	季度比較	二零一一年 第四季度	年度比較
銷售收入	485,894	461,168	5.4%	289,628	67.8%
銷售成本	389,127	334,348	16.4%	310,959	25.1%
毛利	96,767	126,820	-23.7%	(21,331)	-
經營開支	44,044	106,452	-58.6%	85,667	-48.6%
經營利益(虧損)	52,723	20,368	158.9%	(106,998)	-
其他收入(支出), 淨額	(2,353)	(7,806)	-69.9%	5,430	-
所得稅費用	(10,614)	(1,112)	854.5%	(65,040)	-83.7%
稅後淨利益(虧損)	39,756	11,450	247.2%	(166,608)	-
股權投資盈利	104	784	-86.7%	1,784	-94.2%
淨盈利(虧損)	39,860	12,234	225.8%	(164,824)	-
非控制權益持有人利息	(204)	(268)	-23.9%	(381)	-46.5%
中芯國際應佔盈利(虧損)	39,656	11,966	231.4%	(165,205)	-
毛利率	19.9%	27.5%	-	-7.4%	-
經營利潤率	10.9%	4.4%	-	-36.9%	-
每股普通股股份盈利(虧損) - 基本和攤薄 ⁽¹⁾	0.00	0.00	-	(0.01)	-
每股美國預托股股份盈利(虧損) - 基本和攤薄	0.06	0.02	-	(0.30)	-
付運晶圓(約當 8 吋) ⁽²⁾	608,372	605,543	0.5%	374,116	62.6%
產能使用率 ⁽³⁾	90.5%	92.0%	-	65.6%	-

附注：

- (1) 基於二零一二年第四季加權平均普通股 319 億 9 千 700 萬股(基本)及 320 億 4 千 400 萬股(攤薄)，二零一二年第三季 319 億 8 千 300 萬股(基本)及 319 億 9 千 300 萬股(攤薄)，二零一一年第四季 274 億 8 千 300 萬股(基本)及 274 億 8 千 300 萬股(攤薄)。
- (2) 包括銅製程。
- (3) 產能利用率按約當產出品圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一二年第四季銷售額由二零一二年第三季的 4 億 6 仟 1 佰 20 萬元上升至 4 億 8 仟 5 佰 90 萬元，錄得季度漲幅 5.4%，主要由於產品組合的變化，增加高單價產品的出貨數量所致。
- 二零一二年第四季的銷售成本與二零一二年第三季的 3 億 3 仟 4 佰 30 萬元相比上升 16.4%至 3 億 8 仟 9 佰 10 萬元。主要是由於二零一二年第四季上海 12 英寸廠實現量產，生產相關費用從研發費用調整至製造成本。
- 二零一二年第四季的毛利與二零一二年第三季的毛利 1 億 2 仟 6 佰 80 萬元相比下降 23.7%至 9 仟 6 佰 80 萬元，主要原因同以上銷售成本變動因素。
- 二零一二年第四季的毛利率由二零一二年第三季的 27.5%下降至 19.9%，主要原因同以上銷售成本變動因素。包含上海 12 英寸廠生產相關成本導致二零一二年第四季的毛利率下降 4.4%。
- 二零一二年第四季的經營開支由二零一二年第三季的 1 億零 6 佰 50 萬元下降 58.6%至 4 仟 4 佰萬元，主要原因請詳經營開支分析。
- 二零一二年第四季的所得稅費用為 1 仟零 60 萬元，相對於二零一二年第三季的所得稅費用為 1 佰 10 萬元，其增加的主要原因是處置部分上海生活園區資產相關的土地增值稅。

收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	二零一一年 第四季度
電腦	1.0%	1.5%	3.3%
通訊	47.4%	46.7%	44.1%
消費	42.6%	43.1%	42.5%
其他	9.0%	8.7%	10.1%
以服務分類	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	二零一一年 第四季度
晶圓 ⁽¹⁾	94.0%	94.9%	92.2%
光罩製造，晶圓測試及其它	6.0%	5.1%	7.8%
以客戶類別分類	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	二零一一年 第四季度
無廠房半導體公司	86.6%	86.8%	88.5%
集成裝置製造商	9.3%	8.8%	8.2%
系統公司及其它	4.1%	4.4%	3.3%
以地區分類	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	二零一一年 第四季度
北美洲	54.4%	55.2%	55.9%
中國 ⁽²⁾	34.8%	35.3%	34.1%
歐亞 ⁽³⁾	10.8%	9.5%	10.0%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	二零一一年 第四季度
40/45 納米	2.6%	0.8%	0.3%
55/65 納米	35.3%	34.8%	21.0%
90 納米	8.0%	9.4%	9.2%
0.13 微米	10.2%	11.8%	22.3%
0.15/0.18 微米	39.9%	37.5%	37.2%
0.25/0.35 微米	4.0%	5.7%	10.0%

附註：

- (1) 包括 0.13 微米銅製程
- (2) 包括香港，不包括臺灣
- (3) 不包括中國大陸

產能*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度
上海廠(8吋)	90,000	90,000
上海 12 吋廠 (12 吋)	13,500	-
北京廠(12 吋)	78,750	78,750
天津廠(8 吋)	37,000	37,000
每月晶圓代工生產總產能	219,250	205,750

附注：

*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且爲了比較目的，以 30 天作爲計算基礎。

- 二零一二年第四季的產能由二零一二年第三季的 20 萬 5 仟 750 片 8 吋晶圓增長至 21 萬 9 仟 250 片 8 吋晶圓，主要是由於二零一二年第四季上海 12 英寸廠實現量產。

付運及使用率

8 吋等值晶圓	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	二零一一年 季度比較	二零一一年 第四季度	二零一一年 年度比較
付運晶圓(包括銅製程)	608,372	605,543	0.5%	374,116	62.6%
使用率 ⁽¹⁾	90.5%	92.0%	-	65.6%	-

附注：

- 產能使用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	季度比較	二零一一年 第四季度	年度比較
銷售成本	389,127	334,348	16.4%	310,959	25.1%
折舊	112,290	93,258	20.4%	106,150	5.8%
其他製造成本	276,367	240,621	14.9%	204,546	35.1%
股權報酬	470	469	0.2%	263	78.7%
毛利	96,767	126,820	-23.7%	(21,331)	-
毛利率	19.9%	27.5%	-	-7.4%	-

- 二零一二年第四季的銷售成本與二零一二年第三季的3億3千4百30萬元相比上升16.4%至3億8千9百10萬元。主要是由於二零一二年第四季上海12英寸廠實現量產，生產相關費用從研發費用調整至製造成本。
- 二零一二年第四季的毛利與二零一二年第三季的毛利1億2千6百80萬元相比下降23.7%至9千6百80萬元，主要原因如上所述。
- 二零一二年第四季的毛利率由二零一二年第三季的27.5%下降至19.9%，主要原因如上所述。包含上海12英寸廠生產相關成本導致二零一二年第四季的毛利率下降4.4%。

經營開支（盈利）分析

以千美元計	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	季度比較	二零一一年 第四季度	年度比較
總經營開支	44,044	106,452	-58.6%	85,667	-48.6%
研究及開發	26,676	72,945	-63.4%	38,921	-31.5%
一般及行政	29,437	24,857	18.4%	25,038	17.6%
銷售及市場推廣	8,629	8,178	5.5%	9,283	-7.0%
其他經營開支（盈利）	(20,698)	472	-	12,425	-

- 二零一二年第四季度的研究及開發費用由二零一二年第三季的7千2百90萬元下降64.3%至2千6百70萬元，主要是由於兩方面原因：a) 二零一二年第四季上海12英寸廠實現量產，生產相關費用從研發費用調整至製造成本，及 b) 二零一二年第四季研究及開發補貼為1千零10萬元，相比二零一二年第三季為1百20萬元。
- 二零一二年第四季的一般及行政費用由二零一二年第三季的2千4百80萬元上升18.4%至2千9百40萬元，主要是由於二零一二年第四季預提員工獎金所致。
- 二零一二年第四季的其他經營盈利為2千零70萬元，主要是處置部分上海生活園區資產所產生的收益。

其他收入 (支出)，淨額

以千美元計	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	二零一一年第 三季度比較	二零一一年第 四季度	年度比較
其他收入 (支出)，淨額	(2,353)	(7,806)	-69.9%	5,430	-
利息收入	1,276	1,087	17.4%	1,342	-4.9%
利息支出	(10,107)	(10,835)	-6.7%	(5,345)	89.1%
匯兌收益	4,434	1,405	215.6%	6,776	-34.6%
其他，淨額	2,044	537	280.6%	2,657	-23.1%

折舊及攤銷

以千美元計	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	二零一二年 第一季度
折舊及攤銷	139,638	142,833	140,386	142,503

流動資金

以千美元計	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度
現金及現金等價物	358,490	231,785
限制性現金	217,603	244,151
應收賬款	278,111	289,117
存貨	295,728	262,242
其他	124,107	105,873
流動資產總計	1,274,039	1,133,168
應付賬款	331,394	343,810
短期借款	383,225	410,870
長期借款的即期部份	184,579	249,404
其他	215,803	193,089
流動負債總計	1,115,001	1,197,173
現金比率	0.3x	0.2x
速動比率	0.9x	0.7x
流動比率	1.1x	0.9x

資本結構

以千美元計	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度
現金及現金等價物	358,490	231,785
限制性現金	217,603	244,151
長期票據即期部分	29,374	29,582
長期票據	-	14,482
短期借款	383,225	410,870
長期借款的即期部份	184,579	249,404
長期借款	528,612	401,000
借款總計	1,096,416	1,061,274
股本 ⁽¹⁾	2,269,535	2,228,166
總債務股本比率 ⁽²⁾	48.3%	47.6%

附注：

(1) 包括非控制權益部分

(2) 總債務股本比率為借款總計除以股本。借款總計包含短期借款、長期借款的即期部分和長期借款。

現金流量概要

以千美元計	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度
經營活動所得現金淨額	189,817	119,023
投資活動所耗現金淨額	(80,737)	(128,349)
融資活動所得（所耗）現金淨額	17,834	(49,712)
滙率變動的影響	(209)	129
現金變動淨額	126,705	(58,909)

資本開支概要

以千美元計	二零一二年 第四季度	二零一二年 第三季度	二零一二年 第二季度	二零一二年 第一季度
資本開支	102,221	130,336	83,509	183,216

- 二零一二年全年資本開支為 4 億 9 仟 9 佰 30 萬元。

近期公佈

- 中芯國際被列入 Ocean Tomo 300 專利指數 (2013-02-02)
- Kilopass 非易失性記憶體 IP 通過中芯國際先進工藝 JEDEC 認證 (2013-01-31)
- 董事會會議日期通知 (2013-01-09)
- 中芯國際被再次列入恒生可持續發展企業基準指數 (2013-01-07)
- 中芯國際背照式成像傳感技術取得突破 (2012-12-20)
- 中芯國際任命麥克·瑞庫為全球銷售資深副總裁 (2012-12-11)
- 中芯國際舉辦 2012 年分析師日活動 (2012-11-15)
- 授出購股期權 (2012-11-15)
- 中芯國際截至二零一二年九月三十日止三個月業績公佈 (2012-11-05)
- 中芯國際獲"中國十強半導體企業" 獎 (2012-10-23)
- 董事會會議日期通知 (2012-10-11)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php 及 http://smics.com/trd/investors/ir_filings.php

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一二年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一二年 九月三十日 (未經審核)
銷售額	485,894	461,168
銷售成本	389,127	334,348
毛利	96,767	126,820
經營費用：		
研究及開發	26,676	72,945
一般及行政	29,437	24,857
銷售和市場推廣	8,629	8,178
其他經營開支 (盈利)	(20,698)	472
經營費用總額，淨額	44,044	106,452
經營利益	52,723	20,368
其他支出，淨額	(2,353)	(7,806)
除股權投資外的稅前利益	50,370	12,562
所得稅費用	(10,614)	(1,112)
股權投資盈利	104	784
淨盈利	39,860	12,234
非控制權益持有人利息	(204)	(268)
中芯國際應佔盈利	39,656	11,966
淨盈利	39,860	12,234
其他綜合收入 (虧損)：		
外幣匯兌調整	(2)	259
綜合收益	39,858	12,493
非控股權益應占綜合收益	(204)	(268)
中芯國際應占綜合收益	39,654	12,225
中芯國際應佔每股股份收益，基本及攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份收益，基本及攤薄	0.06	0.02
用作計算基本每股普通股收益額的股份	31,996,848,100	31,983,237,987
用作計算攤薄每股普通股收益額的股份	32,044,388,752	31,993,047,951

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
簡明合併資產負債表
(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一二年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一二年 九月三十日 (未經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	358,490	231,785
限定用途的現金	217,603	244,151
應收賬款，已扣除撥備分別為二零一二年十二月三十一日\$45,340 仟元及二零一二年九月三十日\$45,099 仟元	278,111	289,117
存貨	295,728	262,242
預付款項及其它流動資產	124,107	105,873
流動資產合計	1,274,039	1,133,168
預付土地使用權	73,962	75,854
廠房及設備，淨額	2,385,435	2,434,508
購入無形資產，淨額	235,378	231,455
其他長期資產	104,344	103,890
資產合計	4,073,158	3,978,794
負債、非控制權益及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	331,394	343,810
預提費用及其它流動負債	186,429	163,507
短期借款	383,225	410,870
長期票據的即期部份	29,374	29,582
長期借款的即期部份	184,579	249,404
流動負債合計	1,115,001	1,197,173
長期負債：		
長期票據	0	14,482
長期借款	528,612	401,000
其他長期負債	155,785	134,091
長期負債合計	684,397	549,573
負債合計	1,799,398	1,746,746
非控制權益	5,176	4,972
股東權益：		

普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股， 於二零一二年十二月三十一日及二零一二年 九月三十日已發行及流通在外的股份分別為 32,000,139,623 股及 31,986,671,530 股。		
額外繳入股本	12,800	12,795
累計其他綜合虧損	4,246,744	4,244,895
累計虧損	3,916	3,918
股東權益合計	(1,994,876)	(2,034,532)
	2,268,584	2,227,076
總負債，非控制權益及股東權益合計	4,073,158	3,978,794

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併現金流量表
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一二年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一二年 九月三十日 (未經審核)
經營活動:		
淨收益	39,860	12,234
折舊及攤銷	139,638	142,833
股權投資收益	(104)	(784)
營運資本的改變及其它	10,423	(35,260)
經營活動所得現金淨額	189,817	119,023
投資活動:		
購入:		
廠房及設備	(100,959)	(117,369)
無形資產	(20,377)	(13,244)
短期投資改變	(12,260)	(1,269)
與投資活動有關受限制現金改變	16,623	2,751
其他	36,236	782
投資活動所耗現金淨額	(80,737)	(128,349)
融資活動:		
短期借款所得款項	175,029	136,202
償還短期借款	(202,675)	(205,789)
長期借款所得款項	127,612	36,000
償還長期借款	(64,825)	(14,817)
償還長期票據	(15,000)	-
其他	(2,307)	(1,308)
融資活動所得(耗)現金淨額	17,834	(49,712)
匯率變動的影響	(209)	129
現金及現金等價物增加(減少)淨額	126,705	(58,909)
現金及現金等價物—期間開始	231,785	290,694
現金及現金等價物—期間結束	358,490	231,785

於本公告日期，本公司董事分別為本公司董事長兼執行董事張文義、本公司首席執行官兼執行董事邱慈雲、本公司非執行董事陳山枝、高永崗、劉遵義(及其替任董事陳大同) 及周杰，以及本公司獨立非執行董事川西剛、孟樸及陳立武。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
邱慈雲
首席執行官兼執行董事

中國上海

二零一三年二月六日

* 僅供識別